

平成 29 年度(公社)砥粒加工学会賛助会員会 第 2 回技術交流会のご案内
 ～超精密加工の最新動向と話題提供～

主催:(公社)砥粒加工学会 賛助会員会

【主旨】 砥粒加工学会賛助会員会では、砥粒加工をはじめとしたものづくり技術に関する現状の課題や今後求められる技術について、工具メーカー、機械メーカー、ユーザなどの異なった立場から語り合う場として技術交流会を開催しています。今回は、「超精密加工の最新動向と話題提供」と題して開催いたします。超精密加工について産学会より最新動向と話題提供を頂きます。今回は 1 年の締めくくりにあつさわしい会とすべく、従来よりも 1 件多い 4 件の講演を企画致しておりますので、超精密加工の最新の取組みをご講演いただくとともに、ディープディスカッションでの活発な意見交換により有益な技術交流会といたしたく存じます。賛助会員の皆様はもちろんのこと、幅広い分野の技術者・研究者の皆様にもご参加いただきたく、ここにご案内申し上げます。



【日時】 2017 年 12 月 21 日(木) 13:30～19:30 (13:00 開場予定)

【会場】 上智大学 四谷キャンパス 紀尾井坂ビル 5 階 紀-502 室
 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1

- 【内容】 13:30～13:35 開会挨拶
 13:35～14:25 最新の超精密工作機械と精度 講演者: 東芝機械(株) 田中 克敏 氏
 14:25～15:15 超精密加工の実際の現場 — 精度と能率のせめぎ合い —
 講演者: (株)クリスタル光学 桐野 宙治 氏
 15:15～15:25 (休憩)
 15:25～16:15 ピーエリッド・テクノロジーについて — 付加加工と除去加工への応用と可能性 —
 講演者: 理化学研究所 大森 整 氏
 16:15～17:05 ここまで来た医工連携 — 機能創成加工が医療・バイオ産業に果たす役割 —
 講演者: 東北大学 厨川 常元 氏
 17:05～17:35 ディープディスカッション
 17:35～17:40 閉会挨拶
 17:50～19:50 情報交換会 (上智大学 13 号館 3 階 13-304 号室)

【参加費】 5,000 円 (賛助会員), 10,000 円 (賛助会員以外の正会員), 15,000 円 (非会員), 3,000 円 (学生)

【定員】 50 名 (先着順で定員になり次第締め切ります)

【申込締切】 2017 年 12 月 14 日(木)

【申込および問合せ先】(公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17 セラミックビル 4F
 TEL: 03-3362-4195, FAX: 03-3368-0902, E-mail: staff@jsat.or.jp
 下記申込書にご記入の上、FAX または E-mail でお申し込み下さい。

FAX: 03-3368-0902 (公社)砥粒加工学会 事務局 行

E-mail: staff@jsat.or.jp

平成 29 年度賛助会員会 第 2 回技術交流会 参加申込書

住所			
勤務先 所属			
参加者氏名			
会員資格	(いずれかに○) 賛助会員 正会員 学生 非会員		
Tel		Fax	
E-mail			
情報交換会	(いずれかに○) 参加 不参加		
備考			

